

KDB TechConnect Day 개최 안내

전략적 투자유치 · M&A 희망기업을 찾습니다

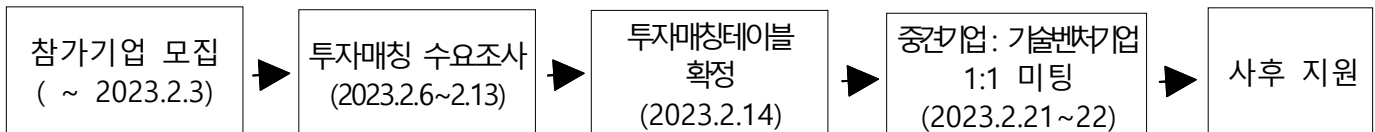
한국소재부품장비투자기관협의회(주)제타플랜인베스트·KDB산업은행은 국내 소재·부품·장비산업 경쟁력 강화의 일환으로, 중견기업의 네트워크, 자금과 기술벤처기업의 기술, 아이디어가 결합되는 전략적 제휴를 지원하기 위하여 공동으로 "KDB TechConnect Day"를 개최합니다.

전략적 투자유치 또는 M&A를 희망하는 소재·부품·장비 기술의 벤처기업은 중견기업의 투자희망 기술분야를 참조하여 첨부된 신청서로 많은 참여를 부탁드립니다.

□ 중견기업의 투자희망기술 분야

중견기업 종류	투자희망기술 분야
화학 관련 중견기업군	1. 반도체, OLED, 2차전지 등에 사용되는 소재 및 케미칼
전기 부품·차 관련 중견기업군	1. 스마트폰, 디스플레이의 모듈 부품 2. 전기, 수소 자동차용 부품
기계·기타 관련 중견기업군	1. 반도체 장비·공정 및 산업용·의료용 로봇 2. AI·빅데이터 관련 S/W 및 기기 3. ESG(녹색기술 보유 기업 등) 관련 기술

KDB TechConnect Day 추진 일정



- 문 의 KDB산업은행 넥스트라운드실 임창도 파트장(02-787-6166, cdihm@kdb.co.kr)
한국소재부품장비투자기관협의회 윤한준 연구원(02-6000-7950, hjyun@kitia.or.kr)
(주)제타플랜인베스트 권혁장 이사(070-8129-5884, zetabiz@zetaplan.com)
- 신 청 첨부된 신청서 작성 후 cdihm@kdb.co.kr로 e-mail 접수
- 미팅일시 2023년2월21일~22일 10시~18시(1회 미팅은 약 1시간 예정)
- 미팅장소 산업은행 본점 1층 고객접견실(여의도 국회의사당역 인근)
- 주의사항 마스크를 착용하시고 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.
- 기 타 KDB기술거래마트 <http://ipmart.kdb.co.kr> 공지사항에서 신청서 양식 다운로드 가능

※ 참가희망기업이 첨부된 신청서로 담당자에게 신청하시면, 투자 수요조사를 통해 효율적인 매칭이 이루어지도록 하겠습니다. 매칭이 이루어지지 않는 경우, 미팅에 참석이 불가하나 행사 후 다른 중견기업과의 상담을 추진하겠습니다. 감사합니다^^.